

## 1. 適用範囲

TVS ダイオードに適用します。

LXES03TBB1-141  
LXES03TAA1-142  
LXES02TAA1-144  
LXES02TAA1-145  
LXES1UTAA1-157  
LXES1UTBB1-157  
LXES03TAA1-199



## 2. 品番構成

(例) LXES 1U I AA 1-157  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 識別記号 (LXES = TVS ダイオード)
- ② サイズ記号

単位 : mm

Code	Dimension	package (serial number)
02	0.4 x 0.2	WL-CSP (144/145)
03	0.6 x 0.3	WL-CSP (141/142/199)
1U	1.0 x 0.6	DFN (157)

- ③ 種類
- ④ 管理記号
- ⑤ チャンネル数
- ⑥ 個別記号

欧州RoHS指令に対応した製品

## 3. 電気的性能

## 3-1 定格

Parameter	Package	Operating Temperature	Storage Temperature
Symbol		$T_{OP}$	$T_{STO}$
Unit		°C	°C
LXES03TBB1-141	WL-CSP	-40 to +85	-40 to +125
LXES03TAA1-142		-40 to +85	-40 to +125
LXES02TAA1-144		-40 to +85	-40 to +125
LXES02TAA1-145		-40 to +85	-40 to +125
LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157	DFN	-40 to +85	-40 to +125
LXES03TAA1-199	WL-CSP	-40 to +85	-40 to +125

## 3-2 電気的特性(Ta=25°C)

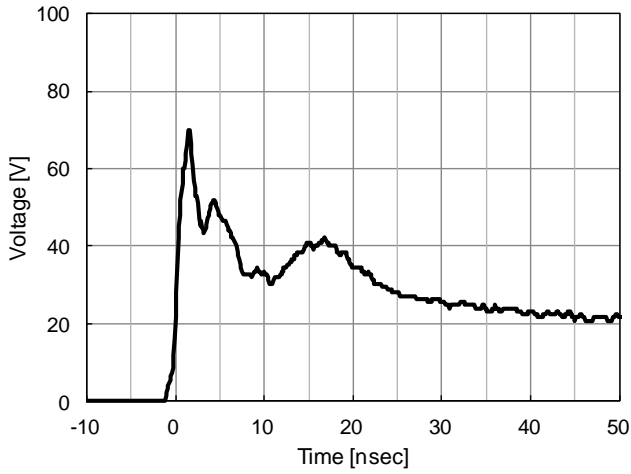
Parameter	Reverse Stand-off Voltage	Channel Leakage Current	Break down voltage	ESD per IEC 61000-4-2 (air)	ESD per IEC 61000-4-2 (contact)	ESD per IEC 61000-4-5 (Surge) (8/20µs)	Capacitance
Symbol	$V_{RWM}$	$I_{leak}$	$V_{br}$	$V_{esd}$	$V_{esd}$	$I_{pp}$	C
Unit	V	nA	V	kV	kV	A	pF
Condition		$V_{P_{in1}}=5V$ , $V_{P_{in2}}=0V$	$I_{br}=1mA$ , $P_{in1}$ to $P_{in2}$	Ta=25°C	Ta=25°C		$V_{P_{in1,2}}=0V$ , f = 1MHz, Between Channel pins
LXES03TBB1-141	+/-5.5	50 (max)	7(min)	+/- 25	+/- 8	1.5	0.45
LXES03TAA1-142	+/-5.5	50 (max)	7(min)	+/- 15	+/- 8	3	5
LXES02TAA1-144	+/-5.5	50 (max)	7(min)	+/- 15	+/- 8	3	5
LXES02TAA1-145	+/-5.5	50 (max)	7(min)	+/- 15	+/- 8	1	0.35

Parameter	Reverse Stand-off Voltage	Channel Leakage Current	Break down voltage	ESD per IEC 61000-4-2(air)	ESD per IEC 61000-4-2 (contact)	ESD per IEC 61000-4-5 (Surge) (8/20µs)	Capacitance
Symbol	$V_{RWM}$	$I_{leak}$	$V_{br}$	$V_{esd}$	$V_{esd}$	$I_{pp}$	C
Unit	V	µA	V	kV	kV	A	pF
Condition		$V_{P_{in1}}=5V$ , $V_{P_{in2}}=0V$	$I_{br}=1mA$ , $P_{in1}$ to $P_{in2}$	Ta=25°C	Ta=25°C		$V_{P_{in1,2}}=0V$ , f = 1MHz, Between Channel pins
LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157	+/-6.0	1.0 (max)	7 (min)	+/- 15	+/- 8	1.5	0.5

Parameter	Reverse Stand-off Voltage	Channel Leakage Current	Break down voltage	ESD per IEC 61000-4-2(air)	ESD per IEC 61000-4-2 (contact)	ESD per IEC 61000-4-5 (Surge) (8/20µs)	Capacitance
Symbol	$V_{RWM}$	$I_{leak}$	$V_{br}$	$V_{esd}$	$V_{esd}$	$I_{pp}$	C
Unit	V	nA	V	kV	kV	A	pF
Condition		$V_{P_{in1}}=5.5V$ , $V_{P_{in2}}=0V$	$I_{br}=1mA$ , $P_{in1}$ to $P_{in2}$	Ta=25°C	Ta=25°C		$V_{P_{in1,2}}=0V$ , f = 1MHz, Between Channel pins
LXES03TAA1-199	+/-5.5	100 (max)	7 (min)	+/- 30	+/- 30	1.5	1.0

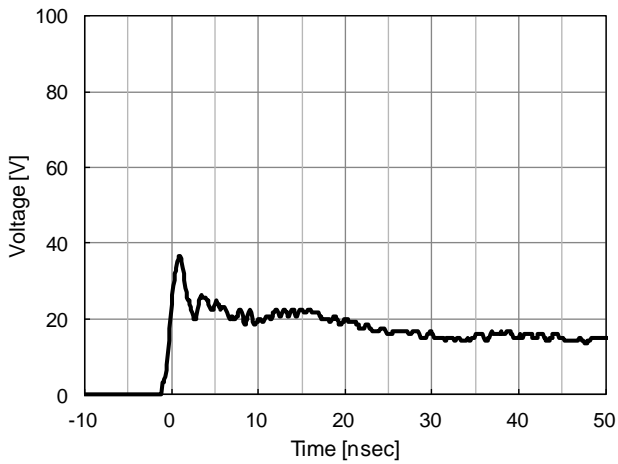
3-3 代表データ

LXES03TBB1-141



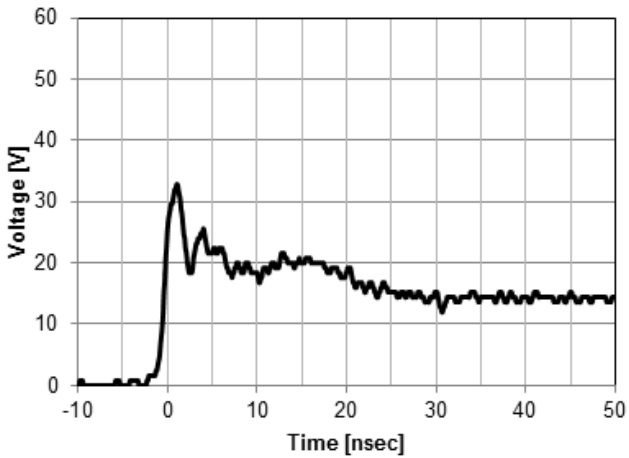
ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

LXES03TAA1-142



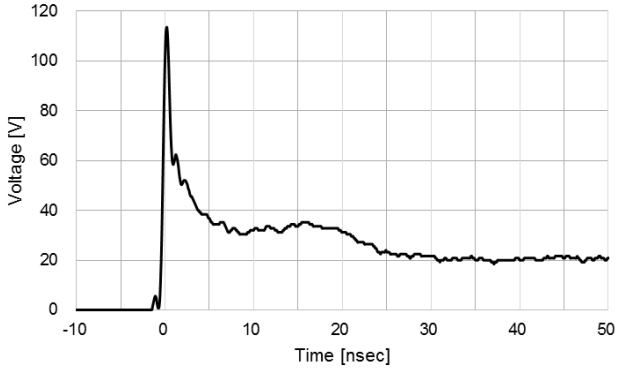
ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

LXES02TAA1-144



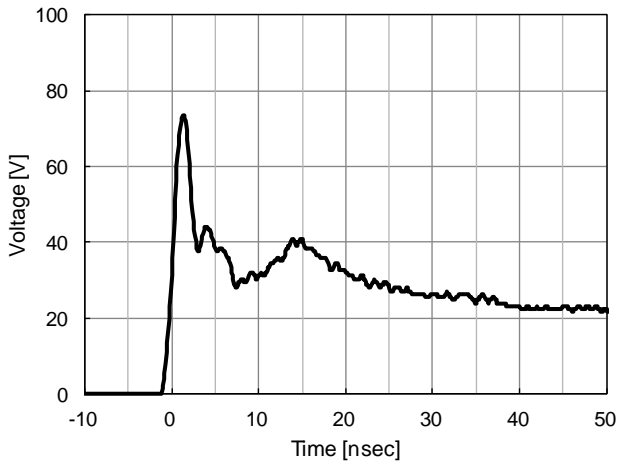
ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

LXES02TAA1-145



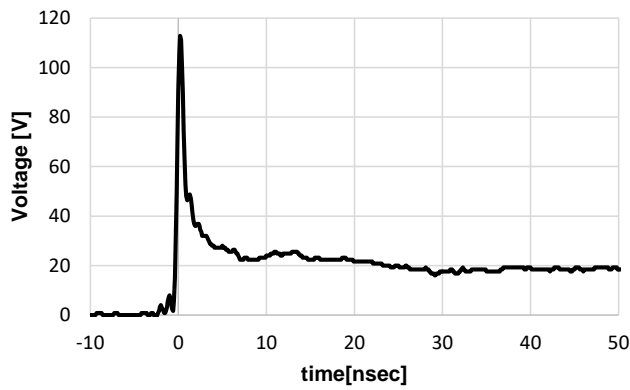
ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

LXES1UTAA1-157/LXES1UTBB1-157



ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

LXES03TAA1-199

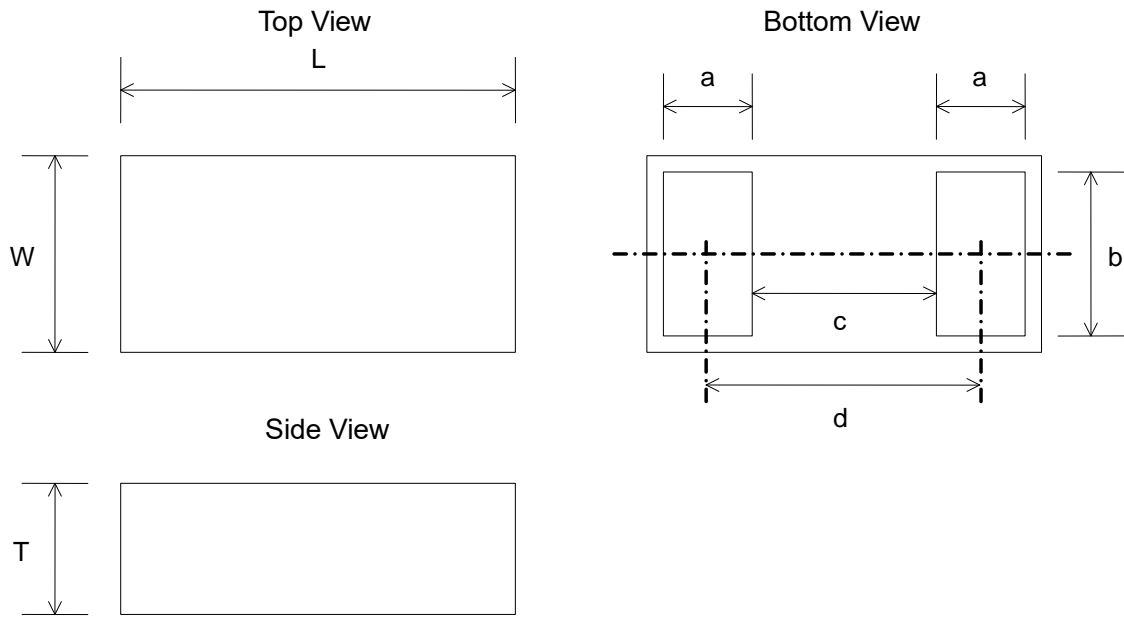


ESD 波形(IEC61000-4-2:8kV 接触条件)

4. 構成・寸法図

(1) WL-CSP

4 - 1 - 1 外形寸法



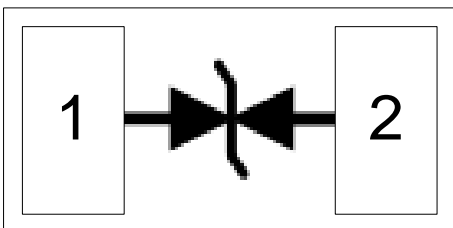
単位 : mm

サイズ	L	W	T	a	b	c	d
0402	0.40 $\pm$ 0.015	0.20 $\pm$ 0.015	0.15 $\pm$ 0.01	0.10 $\pm$ 0.015	0.15 $\pm$ 0.015	(0.15)	(0.25)
0603	0.60 $\pm$ 0.03	0.30 $\pm$ 0.03	0.20 $\pm$ 0.03	0.135 $\pm$ 0.02	0.25 $\pm$ 0.02	(0.28)	(0.415)

4 - 1 - 2 端子構成

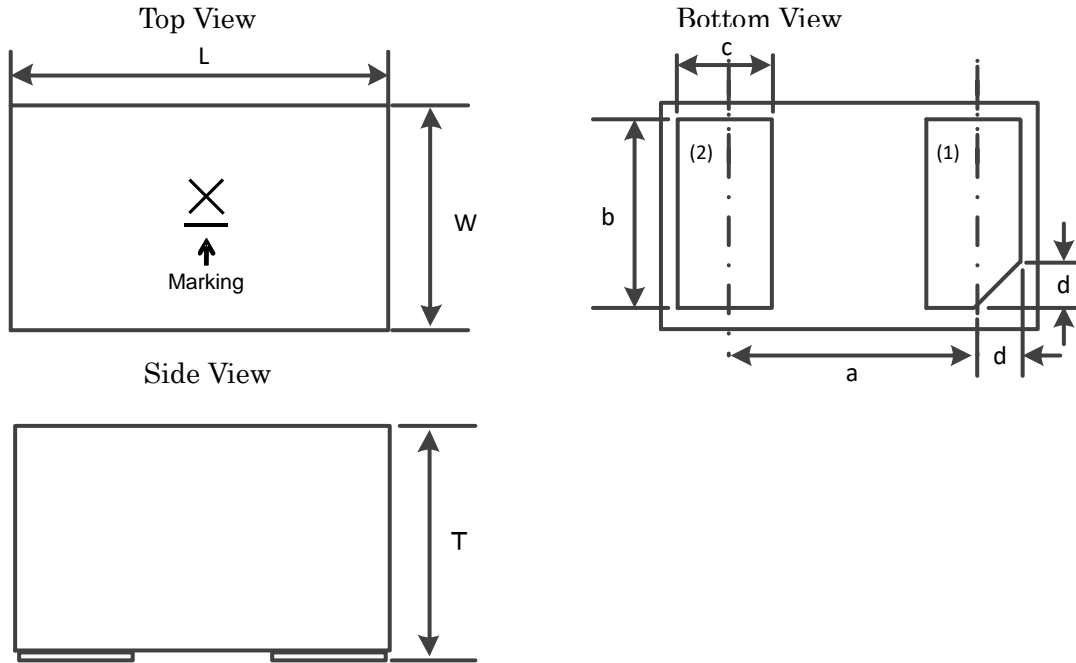
端子 No	端子名
1	Line-1/GND
2	GND/Line-1

4 - 1 - 3 等価回路



(2) DFN

4 - 2 - 1 外形寸法



単位 : mm

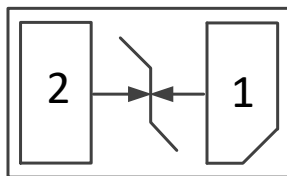
記号	サイズ
L	1.0+/-0.05
W	0.6+/-0.05
T	0.4 max
a	(0.65)

記号	サイズ
b	0.5+/-0.05
c	0.25+/-0.05
d	(0.125)

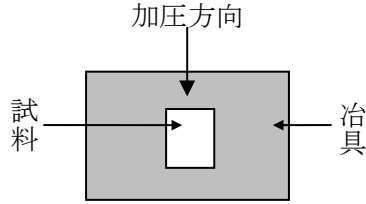
4 - 2 - 2 端子構成

端子 No	端子名
1	Line-1/GND
2	GND/Line-1

4 - 2 - 3 等価回路



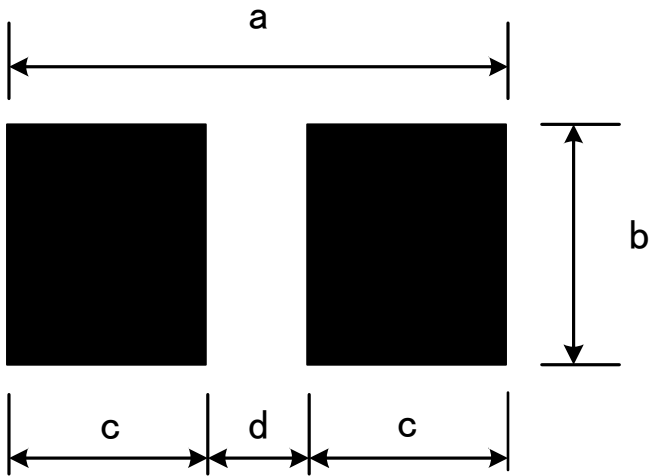
## 5. 信頼性試験結果

No.	項目	規格値	試験方法	数量	結果 (NG数)
1	耐振性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観に著しい異常がないこと。</li> <li>・寸法規格値を満足すること。</li> </ul>	試料を付図 1 のランドパターンを有する試験治具にはんだ付けする。 周波数: 10~2000 Hz 加速度: 196 m/s <sup>2</sup> 振幅幅: 3.0 mm 互いに垂直なる3方向に各 2.5h ずつ行う。	22	G (0)
2	耐衝撃性		試料を付図 1 のランドパターンを有する試験治具にはんだ付けする。 パルス波形 : 正弦半波 ピーク加速度: 14,700 m/s <sup>2</sup> 時間 : 0.5 ms 試験回数 : 互いに直行する三軸の各軸の両方向(合計 6 方向)にそれぞれ連続する 3 回(計 18 回)	22	G (0)
3	たわみ		試料を付図 2 の試験治具にはんだ付けする。 たわみ量: 1.6mm	22	G (0)
4	端子電極固着力	WL-CSP(0603 サイズのみ) 限界値が 2N 以上を満足すること。  DFN 限界値が 3N 以上を満足すること。	試料を下図試験治具にはんだ付けし、荷重速度約 0.5 mm/s で加圧治具を用いて、外部電極が剥離または、デバイスが破壊するまで荷重を加える。加圧方向は、下図の L 方向とする。 	22	G (0)
5	はんだ付け性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・端子電極の 95%以上に切れ目なく、はんだが付着すること。</li> </ul>	予熱: 100~120 °C, 60s はんだの種類: Sn-3.0Ag-0.5Cu フラックス: ロジンのエタノール溶液(25 wt%) はんだ温度: 245±5 °C 浸せき時間: 3±0.5 s 浸せき位置: 端子電極が隠れるところまで。	22	G (0)
6	はんだ耐熱性 (リフロー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観に著しい異常がないこと。</li> <li>・寸法規格値を満足すること。</li> <li>・3-2 項の電気的特性を満足すること。</li> </ul>	予熱温度: 150~200 °C 予熱時間: 90±30s 高温 : 217°C 高温時間 : 105+/-45 s ピーク温度: 260°C、-5/+0°C 上記条件で 2 回行い、常温常湿に取り出し 24 h 後に測定する。	22	G (0)

No.	項 目	規 格 値	試験方法	数量	結果 (NG数)									
7	高温放置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観に著しい異常がないこと。</li> <li>・寸法規格値を満足すること。</li> <li>・3-2 項の電気的特性を満足すること。</li> </ul>	温 度: $85 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 試験時間: $1000+48/-0 \text{ h}$ 放置時間: 2~24h	22	G (0)									
8	温度サイクル		試験条件: 下表を 100 サイクル 放置時間: 2~24h <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>段階</th> <th>温 度 (<math>^\circ\text{C}</math>)</th> <th>時 間 (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>最低使用 温度<math>+0/-3^\circ\text{C}</math></td> <td><math>30 \pm 3</math></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>最高使用 温度<math>+3/-0^\circ\text{C}</math></td> <td><math>30 \pm 3</math></td> </tr> </tbody> </table>	段階	温 度 ( $^\circ\text{C}$ )	時 間 (min)	1	最低使用 温度 $+0/-3^\circ\text{C}$	$30 \pm 3$	2	最高使用 温度 $+3/-0^\circ\text{C}$	$30 \pm 3$	22	G (0)
段階	温 度 ( $^\circ\text{C}$ )		時 間 (min)											
1	最低使用 温度 $+0/-3^\circ\text{C}$		$30 \pm 3$											
2	最高使用 温度 $+3/-0^\circ\text{C}$	$30 \pm 3$												
9	高温高湿放置	温 度: $85 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 湿 度: 80~90 %RH 試験時間: $1000+48/-0 \text{ h}$ 放置時間: 2~24h	22	G (0)										
10	低温放置	温 度: $-40 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 試験時間: $1000+48/-0 \text{ h}$ 放置時間: 2~24h	22	G (0)										



付図.1  
推奨ランドパターン

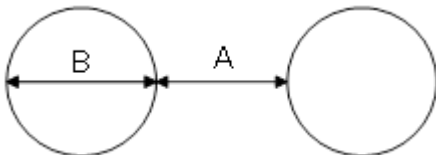


単位 : mm

Package (Size)	a	b	c	d
WL-CSP (0402)	0.45	0.25	0.175	0.1
WL-CSP (0603)	0.665	0.32	0.265	0.135
DFN (1006)	1.0	0.6	0.35	0.3

※ランドパターン設計は参照値です。貴社製造条件でのご確認をお願いします。

推奨メタルマスクサイズ

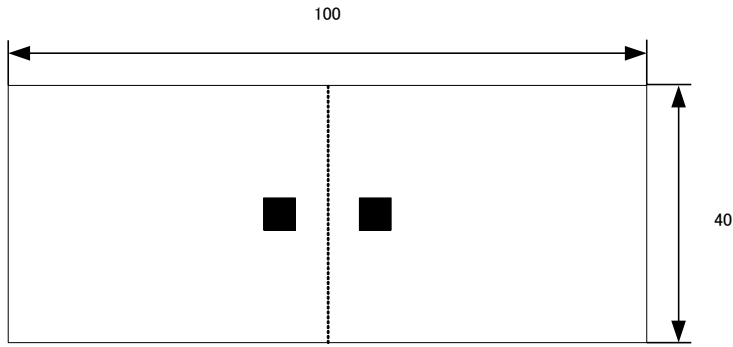


単位 : mm

Package (Size)	a	b	メタルマスク厚み
WL-CSP (0402)	0.125	0.15	0.06
WL-CSP (0603)	0.175	0.2	0.08

※メタルマスクは参照値です。貴社製造条件でのご確認をお願いします。

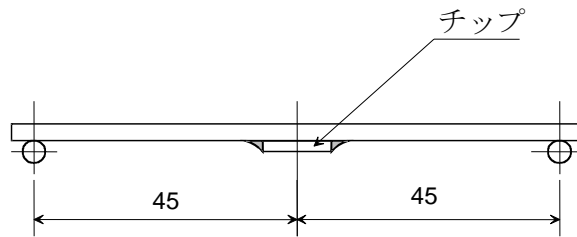
付図.2  
試験用基板



単位(mm)

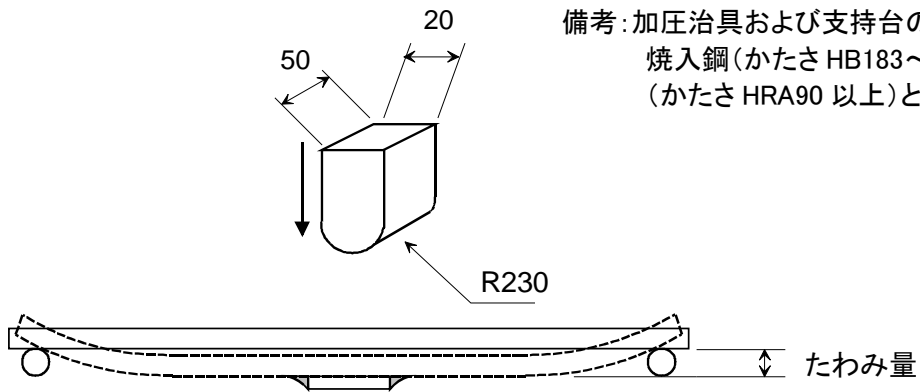
■ ランド  
ランド寸法は付図.1による  
ガラスエポキシ片面基板 t=1.6mm  
銅箔 35μm以上

取り付け状態



単位(mm)

試験方法

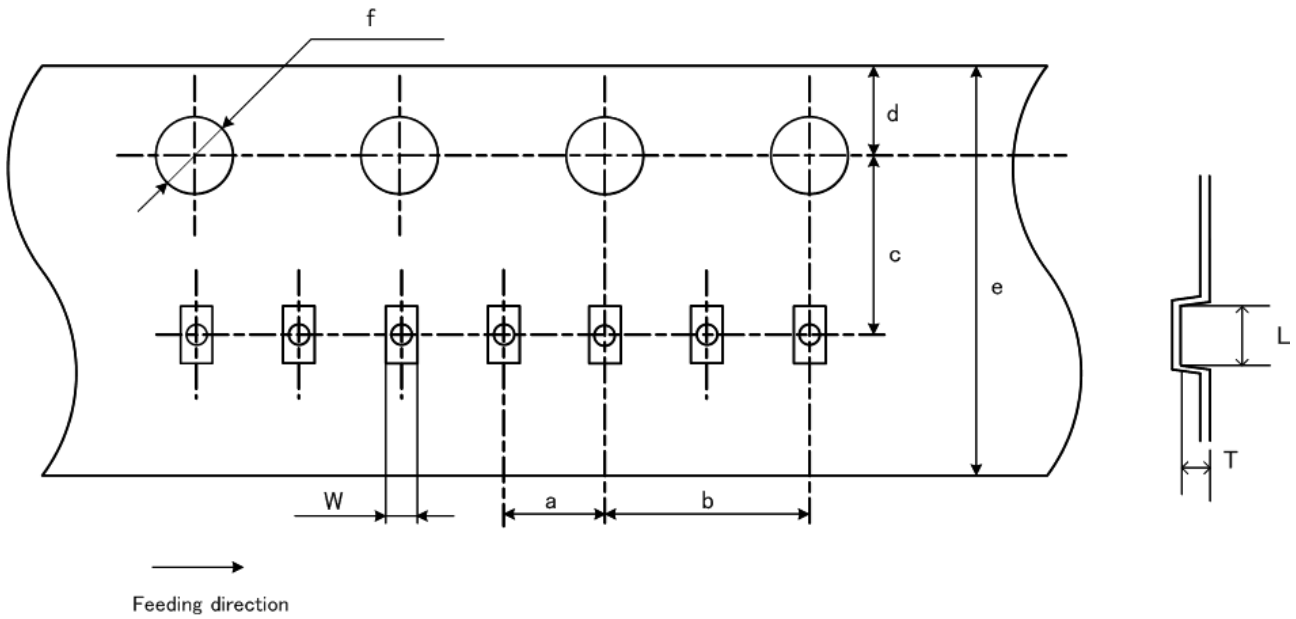


単位(mm)

備考:加圧治具および支持台の材質は原則として  
焼入鋼(かたさ HB183~255)または超硬  
(かたさ HRA90 以上)とします。

## 6. 梱包仕様

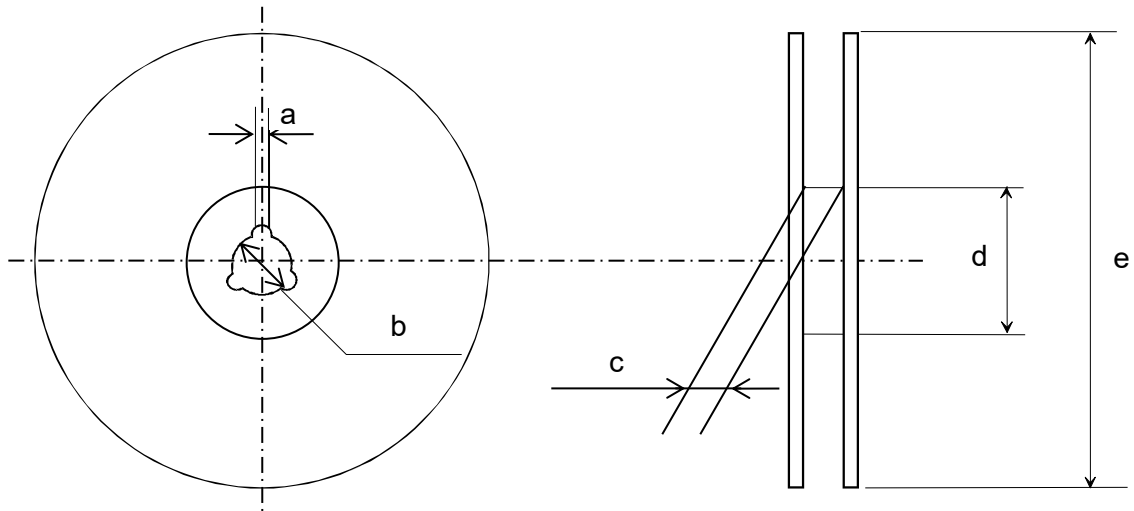
## (1) テーピング寸法図



単位 : mm

package	WL-CSP (0402 size)	WL-CSP (0603 size)	DFN
L	(0.46)	(0.67)	(1.18)
W	(0.26)	(0.37)	(0.79)
T	(0.205)	(0.27)	(0.45)
a	2.00+/-0.05	2.00+/-0.05	2.00+/-0.05
b	4.00+/-0.10	4.00+/-0.10	4.00+/-0.10
c	(3.50)	(3.50)	(3.50)
d	1.75+/-0.1	1.75+/-0.1	1.75+/-0.1
e	8.00+/-0.20	8.00+/-0.20	8.00+0.30/-0.10
f	$\phi 1.50+0.1/-0$	$\phi 1.50+/-0.1$	$\phi 1.50+/-0.1$

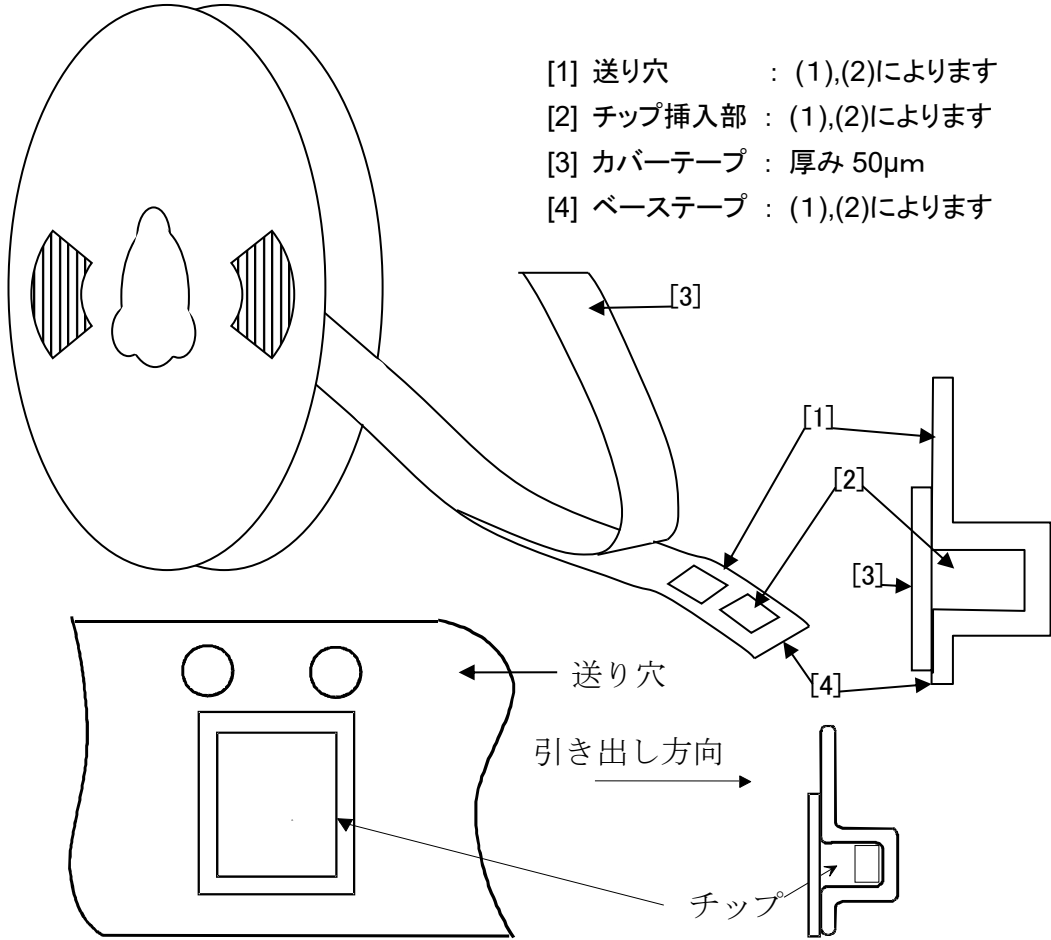
(2) リール寸法図



単位: mm

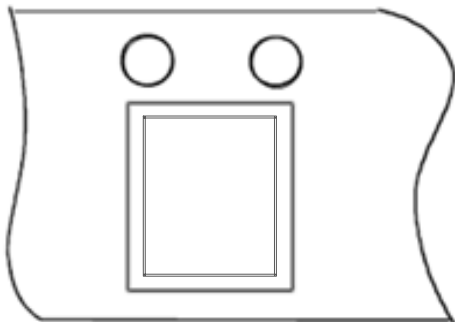
package	WL-CSP (0402 size)	WL-CSP (0603 size)	DFN
a	1.5 min	1.5 min	1.5 min
b	$\phi 13.0 \pm 0.2$	$\phi 13.0 \pm 0.2$	$\phi 13.0 \pm 0.2$
c	$9.0 \pm 0.3$	$9.0 \pm 0.3$	$9.0 \pm 0.3$
d	$\phi 60$	$\phi 60$	$\phi 60$
e	$\phi 180$	$\phi 180$	$\phi 180$

(4) テーピング図

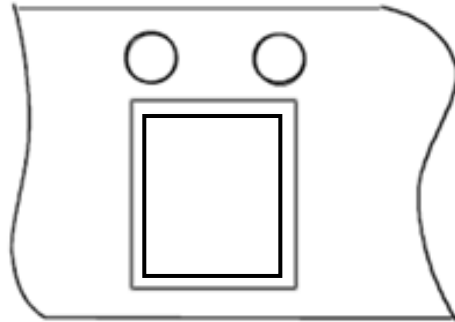


マーキング方向

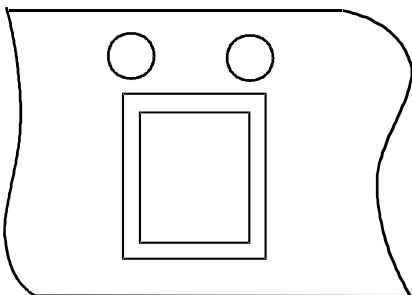
LXES03TBB1-141



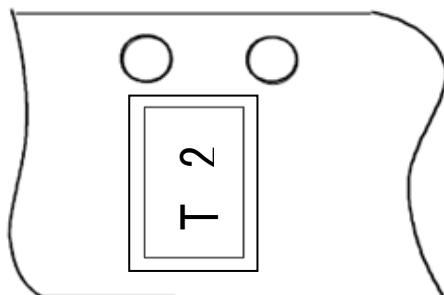
LXES03TAA1-142/199



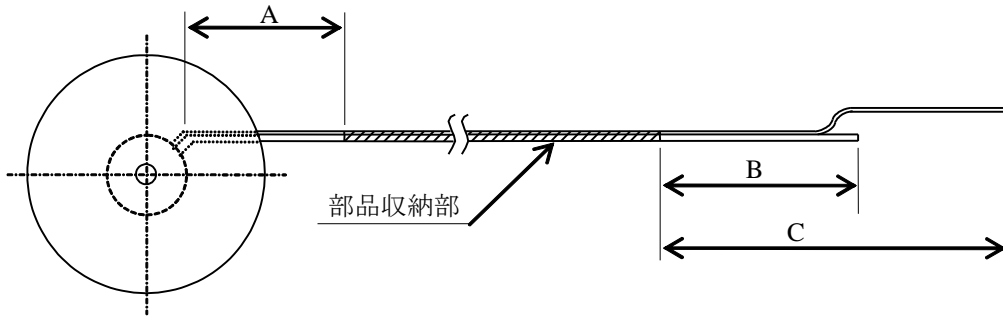
LXES02TAA1-144/145



LXES1UTAA1-157/LXES1UTBB1-157



(5) テープのリーダー部およびトレーラー部



Symbol	Items	Ratings(mm)
A	トレーラー部空部	160 以上
B	リーダー部空部全体	100 以上
C	リーダー部全体	400 以上

(6) テープのテーピングは、右巻きとします。  
 (テープの先端を手前に取り出したとき、送り穴が右側となります。)

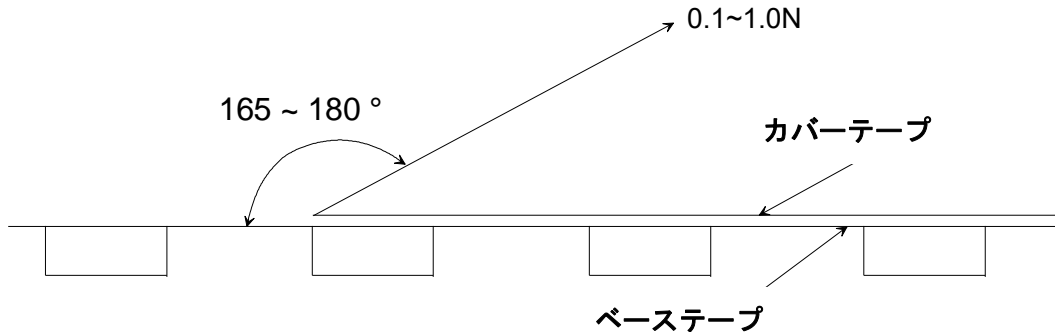
(7) 1リールあたりのチップ数量(最小発注単位):

単位：個 / リール

package	WL-CSP (0402 size)	WL-CSP (0603 size)	DFN LXES1UTAA1-157	DFN LXES1UTBB1-157
quantity	20,000	20,000	10,000	1,000

(8) 包装材料: ベーステープ ...樹脂製  
 リール ...樹脂製  
 ベーステープ, リール, カバーテープは帯電防止処理加工を施しております。

(9) カバーテープの剥離強度は、0.1~1.0N以下です。  
 この時の剥離方法は、下図の通りです。



## 使用上の注意

### 1. 貯蔵・保管上の注意:

- ・外部電極のはんだ付け性を損なわないため、製品の貯蔵・保管に際しては、次の事項を守って下さい。
- ・保管環境は、周囲温度15～35℃、湿度45～75%RHで保管して下さい。  
(梱包材料は、40℃を超えますと変形することがあります。)
- ・大気中に硫黄や塩素などを含んだ腐食性ガスの存在しないところに保管して下さい。
- ・御社受領後、6カ月以内に使用して下さい。6カ月以上を経過したものは、使用前に、はんだ付け性を確認した上で使用して下さい。

当製品はMSL=1に相当します。(JEDEC J-STD-020に準拠)  
防湿梱包非対応となります。

### 2. 取り扱い上の注意

- ・過度の押圧、衝撃により製品が破壊することがありますので、輸送時や取り扱い時にはご注意ください。
- ・製品の電極が傷ついたり、かけたりしますと性能が変化する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。また、素手で端子等を触りますと、半田付け性低下の原因となりますので、素手で製品に触ることのないようご注意ください。

### 3. 基板設計(ランド寸法)

- ・グランド端子は、全てグランドパターンに接続してご使用下さい。標準的なランド寸法は付図.1の通りです。
- ・当推奨ランド、パターン寸法は、弊社の標準のものです。実機実装状態では、周辺のシールド・その他部品の配置およびパターンの引き方・グランドの取り方・グランドの強さ・NC端子の取り付けランドの有無・寸法・基板の種類・厚みなどにより特性が変動する場合があります。
- ・付図.1のランド以外でご使用になる場合は、必ず実機実装状態での特性を確認して下さい。

### 4. チッププレーサーによる機械衝撃について

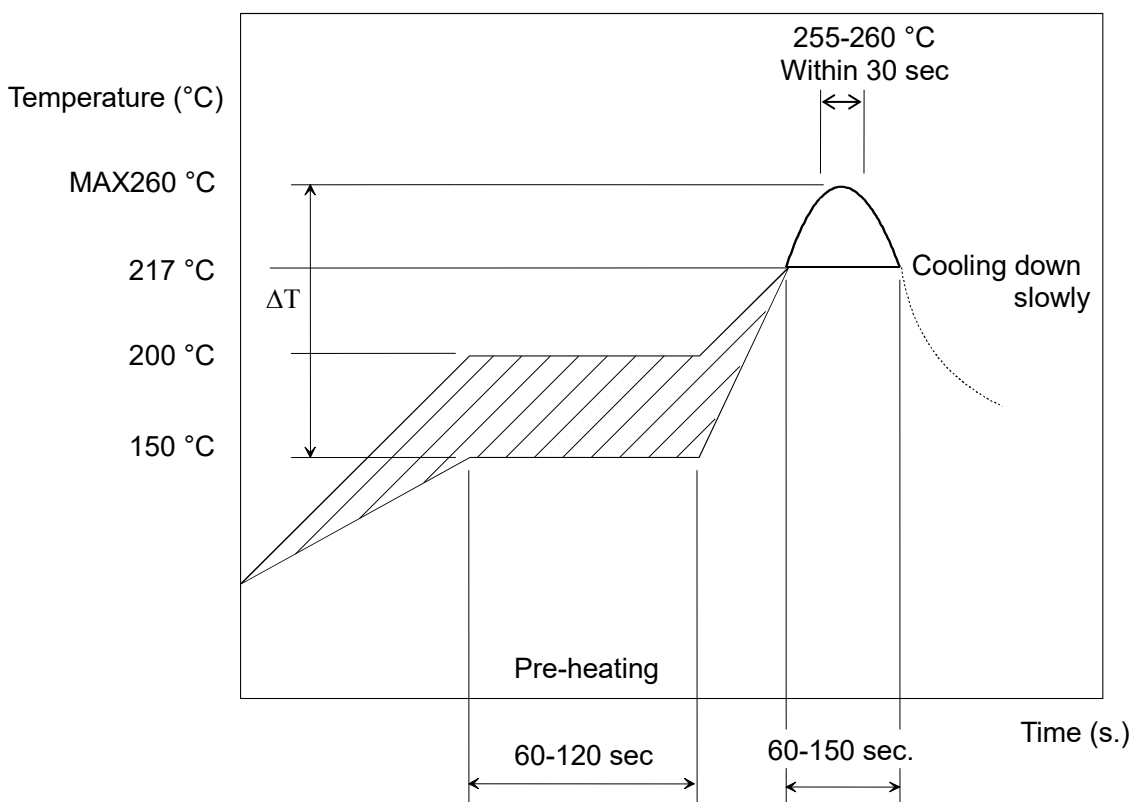
- ・当チップ部品を基板に実装される際、吸着ノズル機構部分などが摩耗していると、チップ部品に異常な衝撃が加わり、チップ部品を破壊することがあります。この種のトラブルを未然に防止するためにも、実装機に推奨されている定期メンテナンスを実施して下さい。位置決めのための機械的チャッキングはおこなわないで下さい。

## 5. はんだ付け条件

- ・はんだ付けは、2回を超えて行わないでください。
  - ・はんだ温度と部品表面の温度差( $\Delta T$ )が $130^{\circ}\text{C}$ 以下となるよう十分な予熱を行って下さい。また、取り付け後、溶剤への浸漬などより急冷される場合は、温度差が $100^{\circ}\text{C}$ 以内となるよう配慮して下さい。
- 当製品は、上記はんだ付け条件以外で使用される場合、製品に損傷を与える場合がございます。(外部電極くわれ、クラックなど)当条件以外でご使用になる場合は、あらかじめ弊社にご連絡下さい。

はんだ付け方法	Temperature
リフロー法	$\Delta T \leq 130^{\circ}\text{C}$

リフローはんだ付け条件



- ・フラックスをご使用になる場合は、ロジン系のフラックスまたは、塩素含有率 0.2wt%以下の弱活性フラックスを使用して下さい。また、製品の周囲にフラックスの残渣が残らないようにご使用下さい。フラックス残渣により特性劣化、絶縁抵抗の低下の可能性があります。



## 6. 洗浄

- ・洗浄は行えません。無洗浄タイプのフラックス等のご使用をお願いいたします。

## 7. 使用について

- ・当製品は一般的な環境下(常温・常湿・常圧の雰囲気内)で使用される電子機器等でのご使用をもとに設計しておりますので、これに類する環境下でのご使用には問題ありません。しかし、以下に示します環境でご使用されますと、当製品が劣化し、感電や焼損の原因となります。
  - ・特殊ガス雰囲気(Cl<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、SOX、NOX など)
  - ・揮発性、引火性のあるガス雰囲気
  - ・塵埃の多い環境
  - ・水が直接かかる環境、結露しやすい環境、直射日光が当たる環境、凍結する環境。
- ・当製品のご使用にあたって前項に示す事柄の可能性のある場合には、あらかじめ弊社までご相談下さい。
- ・当製品に静電気を加えると劣化及び破壊を生じる事がありますので、組立、測定作業時静電気や過電圧が加わらないよう十分配慮の上、御使用下さい。
- ・いかなる場合であっても、本製品の不具合により、人命、身体への損害およびその他の重大な損害の発生が予見される場合は、下記の方法でフェールセーフ設計への配慮を十分に行い、安全性を確保をお願いします。
  - ① 保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する
  - ② 冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

## 8. 用途の限定

当製品は一般的な電子機器(AV 機器、OA 機器、通信機器など)への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求されるような、以下の機器または装置等へのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡下さい。

- ・航空機器
- ・宇宙機器
- ・海底機器
- ・発電所制御機器
- ・医療機器
- ・輸送機器(自動車, 列車, 船舶等)
- ・交通用信号機器
- ・防災/防犯機器
- ・情報処理機器
- ・その故障や誤動作が身体への損害、人命、財産に危害を及ぼす恐れのある機器
- ・その他の重大な損害の発生にかかわる機器
- ・その他上記機器と同等の機器



## お願い

- ・本製品は、基板への取り付け状態(パターンの引き方、グラウンドの取り方等)によって電氣的性能が変動する場合があります。ご使用に際しては、御社製品に実装された状態で必ず評価・確認をして下さい。
- ・当データシートの記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認下さい。
- ・当データシートには、紙面に都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

お願い

当カタログは、ご参考用であり、正式な製品仕様書ではございませんので、当製品のご注文にあたっては、正式な製品仕様書をご確認願います。